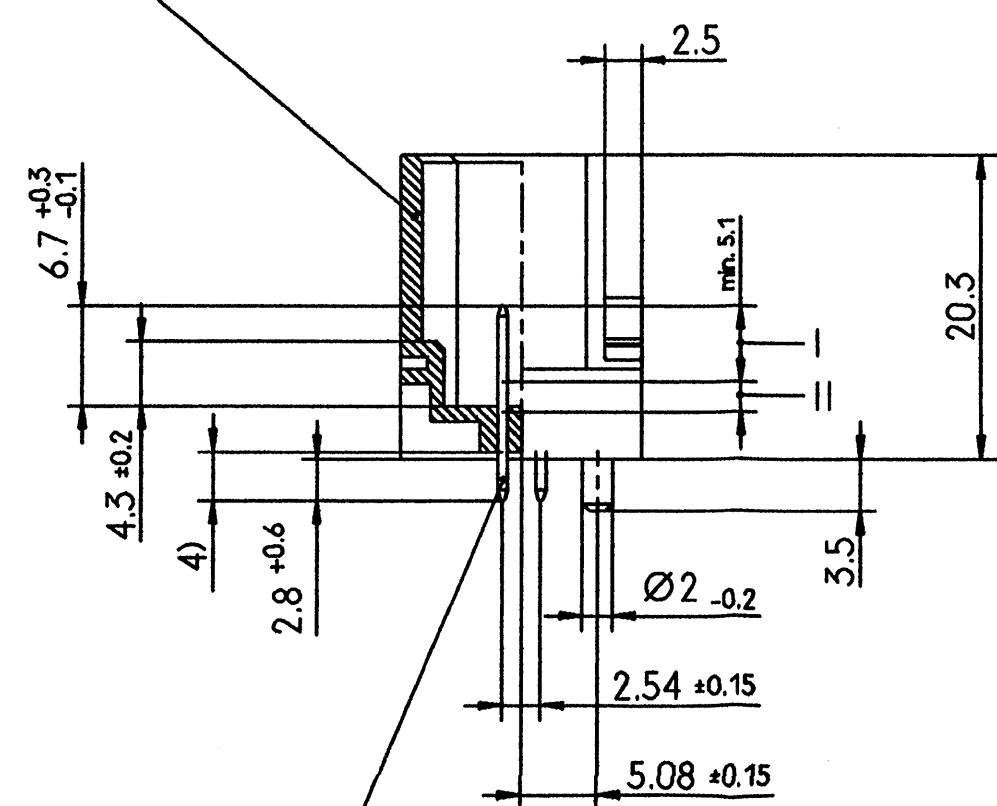


Stiftleiste
Werkstoff: PBT-GF
Farbe: siehe Tabelle 1



Stiftkontakt
Werkstoff: Cu-Legierung
Oberfläche: siehe Tabelle 2

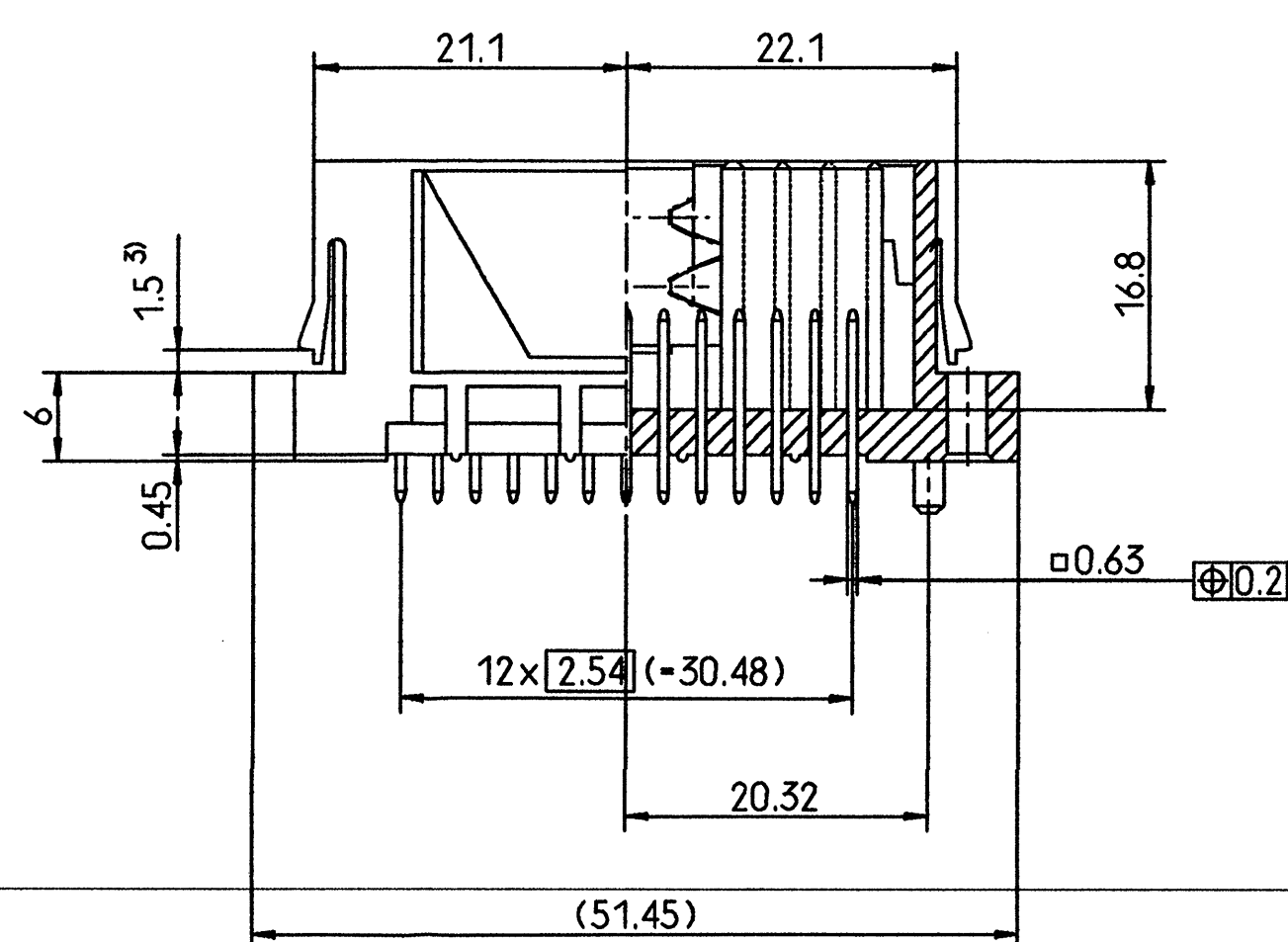
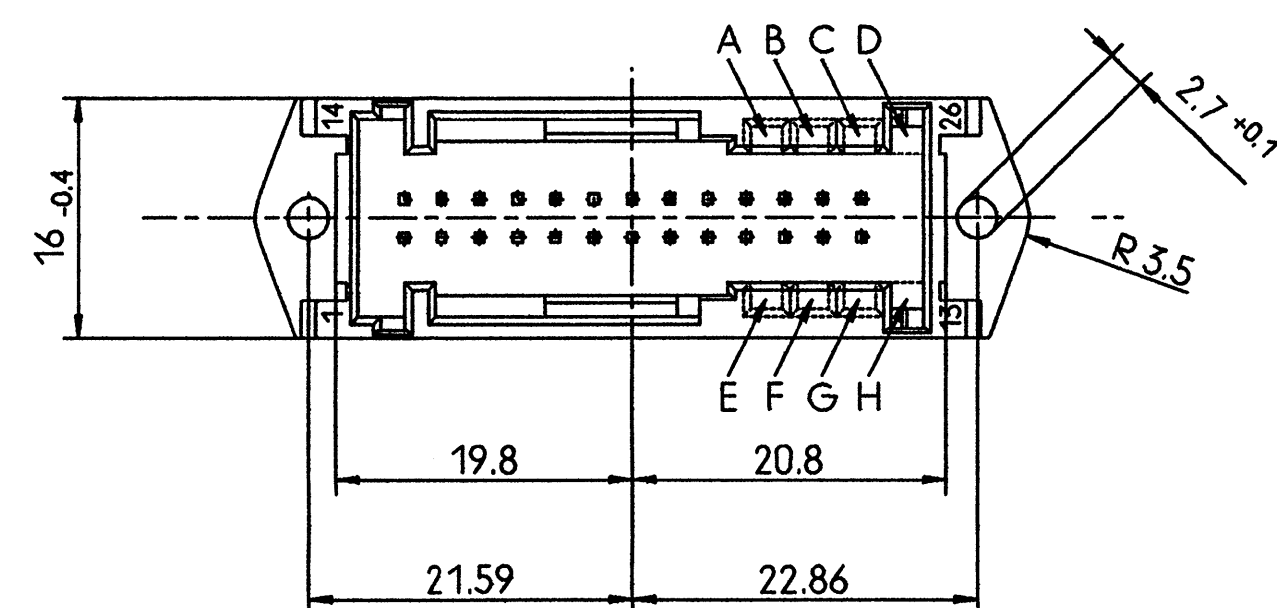


Tabelle 1

Stiftleiste Ausführung B (gerade) 26 polig			
Kontaktfläche: Sn	Kontaktfläche: Au	Kodierung	
Bestell-Nummer V23540-M1126-	Bestell-Nummer V23540-M1126-	Geometrie	Farbe
-B510	-B520	D - H	schwarz
-B511	-B521	C - G	beige
-B512	-B522	B - F	signalblau
-B513	-B523	A - E	gelb
-B514	-B524	C - H	grün
-B515	-B525	D - G	braun
-B516	-B526	B - H	grau
-B517	-B527	D - F	lila
-B518	-B528	A - H	orange
-B519	-B529	D - E	türkisblau



Leiterplattenlayout
M 1:1

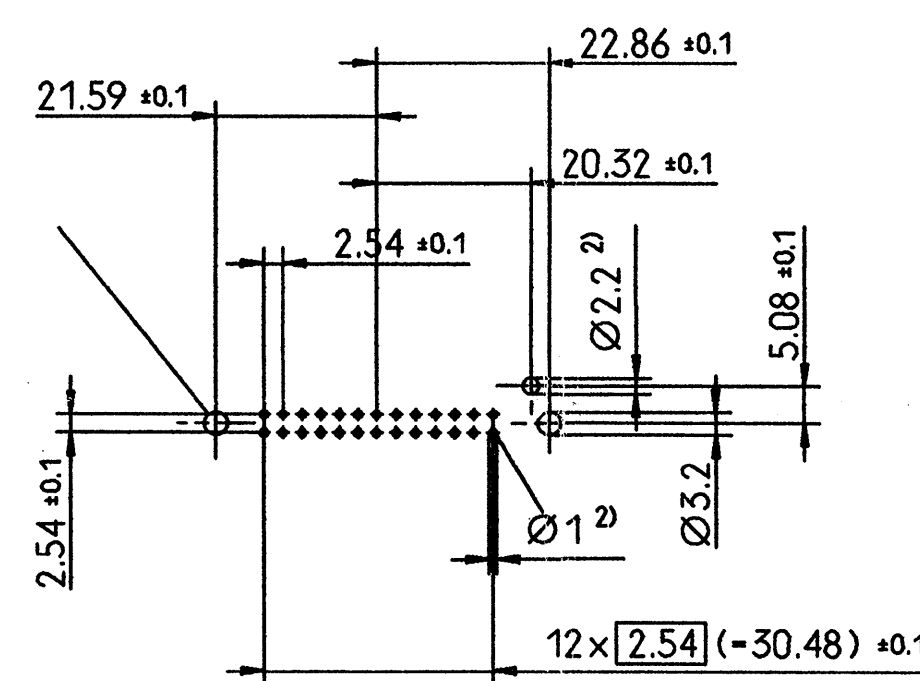
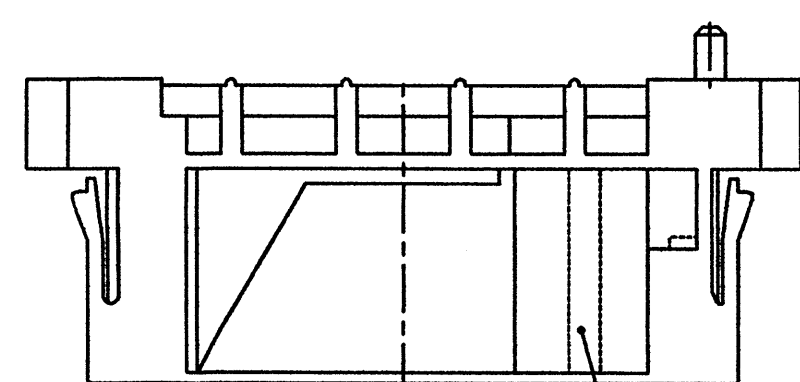
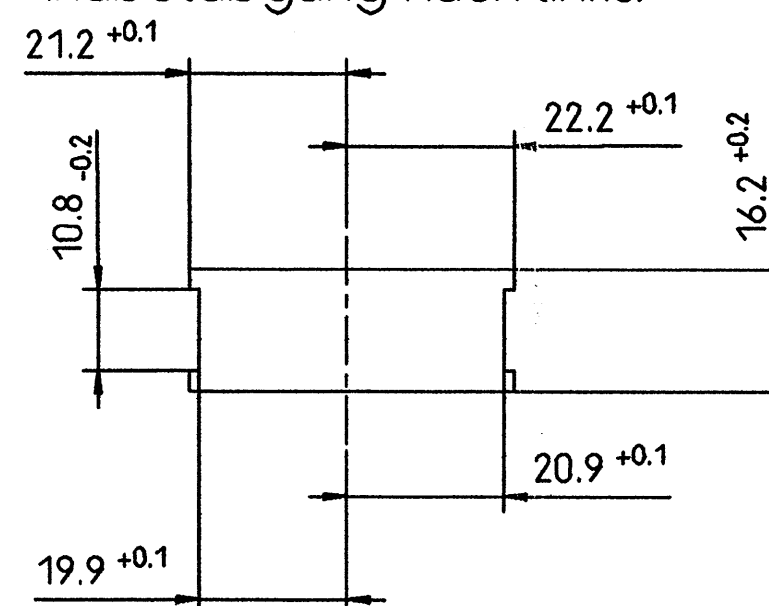


Tabelle 2

Oberfläche	
Ausführung	Schichtdicke
Sn	3 ± 1µm galv. SnPb über Ni
Au	Bereich I >= 1µm Au über Ni
	Bereich II min. 0.1µm Au über Ni



Frontplattenausschnitt
(Kabelabgang nach links)



Frontplattendicke: 1.2 .. 1.4 mm

Passend zu Abdeckkappe : V23540-M1026-S50*
V23540-M1026-Y2**

4) Anschlußbereich: bei Au-Ausführung: >=2µm Sn über Ni
bei Sn-Ausführung: siehe Tabelle 2
Lötbarkeit und Beständigkeit gegen Lötwärme nach DIN IEC 68/2-20

- 3) viermal
- 2) Kleinstmaß
- 1) Größtmaß

Teile-Nr. nach Mittelschrift DIN 1451

*) Längen: DIN 16901-150 ; Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mH

Tot.: ISO 8015		Meßstab 2:1; 1:1		Format DIN A1	
05	WOR8/668	13.03.98	SP	Datum	17.09.92
04	WOR7/775	07.05.97	BC	Bereitv.	V. Hausen/hohe
03	WOR7/740	04.02.97	BC	Gepr.	ECB EA
02	WOR4/808	19.04.94	lg.	Norm	EC CS
01		28.08.95	r/h		
S5		17.03.95	Sn		
S2		25.11.92	RVH		
S1		--		Siemens AG	
Zust	Mittlung	Datum	Name	V23540-M1126-B510-* -27	
				CAD-Zeichnung Sigraph-Design 3.7A10	

UV-SPY 1 2

Maßbild

Stiftleiste 26 polig, gerade

V23540-M1126-B510-* -27

Blatt 1-
Bl.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zusicherungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentverletzung oder GV-Entzug.
The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority.
Offenders will be liable for damages.
All rights, including rights created by patent grant or registration of an utility model or design, reserved.